MANUFACTURE OF MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR

Patent number: JP2001023853 (A)

Publication date: 2001-01-26

NAKAYAMA MASAFUMI Inventor(s):

Applicant(s): Classification:

MATSUSHITA ELECTRIC INDICOLITO

H01G4/12; H01B3/12; H01G4/30; H01G4/12; H01B3/12; H01G4/30; (IPC1-7): H01G4/12; H01B3/12; H01G4/30

- international: - european:

Application number: JP19990194004 19990708 Priority number(s): JP19990194004 19990708

Abstract of JP 2001023853 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of a multilayer ceramic capacitor which prevents interlayer separation and short circuit and has superior breakdown voltage characteristic, high reliability, and a large capacity, SOLUTION: This manufacturing method of a multilayer ceramic capacitor includes a first step of fabricating a multilayer block, by alternately laminating a plurality of layers of ceramic green sheets and internal electrodes, a second step of laminating a plurality of layers of the multilayer blocks with an adhesive or a mixture of the adhesive and plastics to form a green block made of a necessary number of layers of ceramic green sheets and internal electrodes, and a third step of cutting the green block to a predetermined form and firing it.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-23853 (P2001-23853A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001,1,26)

#D1 + #11		NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER					
(51) Int.Cl.7		歲別们号	FΙ		テーマコート*(参考)		
H01G	4/12	364	H01G 4/12	364	5E001		
H01B	3/12		H 0 1 B 3/12		5 E 0 8 2		
H01G	4/30	3 1 1	H01G 4/30	311F	5 G 3 O 3		

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全4頁)

特顯平11-194004	(71)出題人	000003821
		松下電器產業株式会社
平成11年7月8日(1999.7.8)		大阪府門真市大字門真1006番地
	(72)発明者	中山 雅文
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
	(74)代理人	10009/445
		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)
		平成11年7月8日(1999.7.8) (72)発明者

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 積層セラミックコンデンサの製造方法

(57)【要約】

【課題】 層間剝離や短絡不良の発生を防ぎ、耐圧特性 に優れた、信頼性の高い大容量の積層セラミックコンデ ンサの製造方法を提供することを目的とする。 【解決手段】 セラミックグリーンシートと内部電極を 交互に複数層積層して積層ブロックを作製する第一工程 と、この積層ブロックどうしを粘結剤あるいは粘結剤と

可塑剤の混合物からなる粘着層で複数層積層し、必要と するセラミックグリーンシートと内部電極の腐数を積層 したグリーンプロックを作製する第二工程と、グリーン ブロックを所定形状に切断し焼成を行う第三工程を含む 積層セラミックコンデンかの製造方法である。

【特許請求の節用】

【請求項1】 セラミックグリーンシートと内部電価を 交互に複数階模層して模層ブロックを作製する第一工程 と、この積層ブロックとうしを粘結剤あるいは粘結剤と 可塑剤の混合物からなる粘準層で複数層積限し、必要層 数のセラミックグリーンシートと内部電価を積層したグ リーンブロックを作製する第二工程と、グリーンブロッ クを所定のグリーンチップ形状に切断し焼成を行う第三 工程を含む程層セラミックコンデンサの製造方法

【請求項2】 可塑剤の含有比率が70重量%以下とす る請求項1に記載の積層セラミックコンデンサの製造方法。

【請求項3】 セラミックグリーンシートの内部電極の 非形成部分に特着層を介在させ、積屑ブロックどうしを 積層する請求項1に記載の積層セラミックコンデンサの 製造方法。

【請求項4】 粘着層にアクリル系の粘結層を用いる請求項1から請求項3のいずれか1つに記載の積層セラミックコンデンサの製造方法。

【請求項5】 粘着層の厚みを0.5μm~5.0μm とする請求項1から請求項4のいずれか1つに記載の積 層セラミックコンデンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は積層セラミックコン デンサ、特に大容量の積層セラミックコンデンサの製造 方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の積層セラミックコンデンサの製造 方法は、セラミック材料にバインダー等を加えたスラリ ーをドクタープレード法などを用い、セラミックグリー ンシートを作動する。

【0003】次に、セラミックグリーンシート面に内部電極を印刷、更にセラミックグリーンシートを内部電極面に積層した後、その面に内部電極を印刷する。このようにしてセラミックグリーンシート、内部電極とを交互に所定数積層してグリーンブロックを作製する。

【0004】次いで、グリーンブロックを所定のグリー ンチップ形状に切断、焼成を行って積層セラミックコン デンサを作製していた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】最近の積層セラミック コンデンやは小型大容量が要求されている。小型大容量 の積層セラミックコンデンサを得るためには、有効層セ ラミックグリーンシートの原本を薄くし、さらにセラミ ックグリーンシートと内部電極を多積層する方法が用い られている。セラミックグリーンシートと内部電極を多 積層するグリーンブロックは、積層加圧の繰り返し回数 が多くなる。

【0006】繰り返しの圧力によってグリーンプロック

の特に下層間では歪みが大きくなり、グリーンチップ切 断後の焼成体内部に、歪みによる周間剥離等の構造欠陥 が発生し易くなったり、また、内部電極がセラミックグ リーンシートにめり込み、内部電極の形成部分のセラミ ックグリーンシートが更に薄くなり、焼結体の内部での 機絡不良や耐圧特性を低下させる原因となっていた。

【0007】これらの問題点を解決する方法として、セラミックグリーンシート、内部電極を必要とする積層数 より少なく租間した積層プロックを予め作製し、この積層プロックを複数層積層しゲリーンブロックを作製する方法が提案されているが、一度加圧された積層プロックはセラミックグリーンシートの柔軟性が低下し、積層プロックどうしの密着性が悪くなり、このため層間剥離が発生するという国際を有していた。

【0008】そこで、本発明は薄いセラミックグリーン シートを用いても層間剥離や短絡不良の発生を防ぎ、耐 圧特性の優れた信頼性の高い小型大容量の積層セラミッ クコンデンサの製造方法を提供することを目的とするも のである。

[0009]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため 本発明は、セラミックグリーンシートと内部電流を交互 に複数層模型 に積層ブロックを作製する第一工程と、 この積層ブロックどうしを粘結剤あるいは粘結剤と可塑 剤の混合物からなる粘着層で複数層積層し、必要層数の セラミックグリーンシートと内部電極を積層したグリー ンブロックを作製する第二工程と、グリーンブロックを 所定のグリーンチッア形状に切断し焼皮を行う第二工程 を含む積層セラミックコンテンの製造方法で、これに よって層間刺離や短絡不良の発生を防ぎ、耐圧特性の侵 れた信頼性の高い積層セラミックコンデンサを提供する ことができる

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発揮数は、セラミックグリーンシートと内部電極を交互に複数 間積層して積層プロックを作製する第一工程と、この積 層プロックどうしを枯結剤あるいは枯結剤と可塑剤の混合物からなる粘着層で複数層積層し、必要層数のセラミックグリーンシートと内部電極を積層したグリーンブロックを作製する第二程と、グリーンブロッを所定のグリーンチップ形状に切断し焼成を行う第三工程を含む 指層セラミックコンデンサの製造方法である。これに軟性が低下し積層プロックどうしの密着性が悪くなるのを粘着層で確実に接着させ層間剝離、短絡不良の発生を防ぎ、原圧特性の優れた積層でロックどうしの密着性が悪くなるのを粘着層で確実に接着させ層間剝離、短絡不良の発生を防ぎ、原圧特性の優れた積層でロックコンデンサを提供することができる。

【0011】請求項2に記載の発明は、可塑剤の含有比率が70重量%以下とする請求項1に記載の積層セラミックコンデンサの製造方法であり、これは、積層ブロッ

クどうしを接着させる際、良好な接着力が得られる粘着 層の親政比率を規定したものである。尚、親政比率を規 度した理由は、可塑剤の含有比率が必要以上に多くなる と財務層の接着力が低下するためである。

【0012】請求項3に記載の発明は、セラミックグリーンシートの内部電極の非形成部分に粘着層を介在され、積層プロックどうしを積層する請求項1に記載の積層セラミックエンデンサの製造方法であり、これは、セラミックグリーンシートの面に形成した内部電極面にも成場程において、内部電極面の粘着層は電を材料の触媒作用により、セラミックグリーンシート部分の粘結層と分解温度が変化し層間刺離を発生させる場合がある。これを防ぐために内部電極非形成部分にのみ粘着層を形成する必要がある。

[0013] 請求項4に記載の発明は、粘密層にアクリル系の粘結層を用いる前求項1から請求項3のいずれか1つに記載の積層セラミックコンデンサの製造方法であり、これは、アクリル系の粘結剤は比較的容易に分解されるため、内部電極にニッケルなどの単金最を用いた積 履モラミックコンデンサのように、非縁化労鹿児での焼成を余儀なくされる場合においても、容易に分解し焼成後の素体が結め層間影能、ボアやボイドの発生を防止することができるものである。

【0014】請求項5に記載の発明は、粘着層の厚みを 0.5μm~5.0μmとする請求項1かも請求項4の いずれか1つに記載の積層セラミックコンデンサの製造 方法であり、これは、積屑ブロックどうしの密着性を確 保し、焼成後に業体内部に層間制離やボア、ボイドの発 生を防止することのできる粘着層の厚さを規定したもの である、粘着層が0.5μmより導くなると積屑ブロッ クどうしを機固に接着することができ難く、5.0μm より厚くなると焼成過程で粘着層の分解が不十分となり 易く、素体内部の層間剥離、ボアやボイドの発生の原因 となる。

【0015】以下、本発明の一実施の形態について説明 する。

【0016】まず、チタン酸パリウムを主成分とする誘電体セラミック粉末に、有機パインダーとしてポリビエルブチラール、可塑剤としてジプチルフタレート、有機溶剤として静酸ゲチルを加えて混合したステリーを、公知のドクタープレード法を用い家面に離型膜を形成した

フィルム上に、厚さ 5μ mのセラミックグリーンシートを作製する

【0017】これとは別に、アクリル酸エステルと可塑 剤を(表1)に示す比率で有機溶剤と混合し粘着剤を作 脚よ2

【0018】次に厚さ5μmに成形したセラミックグリーンシート面にニッケルを主成分とする電極ペーストを用い内部電極を印刷する。

【0019】次いで、内部電極を印刷したセラミックグ リーンシートを一層ごと内部電極の長手方向に所定寸法 するしながら、順次30層積層し積層プロックを作製す 2

(0020] その後、税間ブロックの最上面に、予め床製した粘着剤をスクリーン印刷した後、積個ブロックを積縮する。この作業を10回線り返し、内部電電、セラミックグリーンシートを各つ300層の積層体を作製した後、その上下面にセラミックグリーンシートを各10枚 預用とグリーンプロックを作製する。尚、粘着剤をスクリーン印刷する配は、(表1)に示すように内部電極形成部を含む全面と、内部電極の外形成部のセラミックグリーンシート部のみなに印刷を行った。

【0021】次に、グリーンブロックを最終完成品寸法が3.2(L)mm×1.6(W)mmになるように焼 仮収縮を考慮して切断し、税階セラミックコンデッサのグリーンチップとする。尚、得られたグリーンチップはその長手方師の相対向する両端面にはセラミックグリーンシートを挟んで一層おきに交互に内部電極の一方の端部が露出した構造となっている。

【0022】次いで、グリーンチップを非酸化性雰囲気 中の1300での温度で焼成した後、内部電極の端部が 部出した両端面に外部電極を形成し積層セラミックコン デンサを完成した。

【0023】得られたそれぞれの積層セラミックコンデンサについて、局波数 1 k H z、測定塩圧 1 V r m で静 電容量の測定と、挽結体内部の層間剥離検査を行いその結果を(表1) に示した。前、表中の短絡不良は測定電圧 1 V r mの印加ができないものを不良としてカウントした。また短絡不良と層間剥離不良を除いた試料について昇圧速度50 V/secで電圧印加を行い破壊電圧の測定も行った。

[0024]

【表1】

試料No	粘着層 有無	粘着層 形成部分	_ 粘着/		料着層 厚み	静電容量	短絡不良率	TALK CO.	層開朝離
* 1	無	なし	46L	なし	なし	10.15 u F		120 V	発生数 221/500
2	有	全面	70%	30%		10.15 µ F		355 V	21/500
3		セデックシートのみ		30%		10.84 µ F			0/500
1		セラミックシートのみ		0%	1. Oµ	10.94 µ F		355 V	2/500
. 5		セラミックシ 十のみ		50%	1. 0 µ	10.40 µ F	1. 0%	370 V	0/500
- 6		セラミックシートのみ	30%	70%	1. 0 μ	10.57 µ F	D. 9%	365 V	0/500
+ 7		サラミックシートのみ		90%	1. 0μ	10.68 µ F	15, 5%	235 V	75/500
* 8		セラミックシートのみ		30%	0. 1 µ	10.61 µ F	16. 2%	265 V	78/500
9		セラミックシートのみ		30%	0. 5 μ	10.6/µF	0. 9%	385 V	0/500
in		セラミックシートのみ	70%	30%	2. 0 µ	10.74 µ F	1. 2%	360 V	0/500
		セラミックシートのみ	70%	30%		10.35 µ F		375 V	0/500
* 12	有	セラミックシートのみ	70%	30%	10. 0 u	10.58 µ F	18. 6%	110 V	97/500

【0025】(表1)に示すように、従来の製造方法で 作製した試料1の精層セラミックコンデンサは、繰り返 しの積層加圧でグリーンブロックの歪みが大きくなり焼 成後の素体内部に層間剝離、またセラミックグリーンシ ートの厚さが内部電極形成部分で薄くなり、短絡不良の 発生が多く耐圧特性も劣化している。更に粘着層の可塑 剤の含有比率が多い試料7及び粘着層の厚みが薄い試料 8は積層ブロックどうしの接着力が低下し層間剥離が発 生している。また更に、粘着層の厚みが厚い試料12は 焼結過程で粘着層が完全に分解しきれずに、焼結後の素 体内部にポアやボイドが多く、その結果短絡不良や層間 **剝離が多く発生すると共に、耐圧特性が極めて低くなっ** ている。これに対し、本発明の範囲内の試料2~6及び 9~11は積層ブロックどうしの密着性が良好で短絡不 良や層間剥離の発生が少なく、また耐圧特性に優れた信 類件の高い大容量稍層セラミックコンデンサが得られる

ことが明らかである。しかしながら内部電極の形成面に も粘着層を形成した場合は層間剥離の発生数が多くなる 傾向にあるため粘着層は内部電極非形成部分にのみ形成 する必要がある。

[0026]

【発明の効果】以上、本売明のセラミックグリーンシートと内部電電を交互に複数関積層して積屑了ロックを作数する第一工程と、この積限プロックを比較制あるいは 粘結剤と可塑剤の混合物からなる粘着層で複数個積み重 ね必要とするセラミックグリーンシートと内部電極の層 数を積層したグリーンブロックを作製する第二工程 だプリーンブロックを所定形状に切断し焼皮を行う第三工程を含む積層セラミックコンデンサの製造方法によれ ば、層間刻能や、短絡不良の不良の発生が少なく、しか も附圧特性の優れた大容量の積層セラミックコンデンサ を得ることができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 5E001 AB03 AC09 AE02 AE03 AH04

AH05 AH06 AH09 AJ02

5E082 AB03 BC33 BC36 EE04 EE23

EE35 FG06 FG26 FG27 FG54

KKO1 LLO1 LLO2 LLO3 LL35

KKOT CDOT CDOS CDOS CDS

PP03 PP09

5G303 AA01 AB02 AB20 CA01 DA01